

## 第 40 回 ネプコン ジャパンに出展



シライ電子工業株式会社は、2026 年 1 月 21 日（水）～ 1 月 23 日（金）まで、東京ビッグサイトに  
て開催される「第 40 回 ネプコン ジャパン」（主催：RX Japan 株式会社）に出展いたします。

### 1. 開催概要

会期	2026 年 1 月 21 日（水）～1 月 23 日（金）	10:00～17:00
会場	東京ビッグサイト	
公式サイト	<a href="https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp.html#/">https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp.html#/</a>	
ブース	プリント配線板 EXPO ゾーン 小間番号「東 5 ホール E26-1、E14-26」	

### 2. 出展内容

強固なグローバル体制により「シライ品質」を担保した基板を世界中のお客様に提供します。

ブース E26-1	PCB 営業本部	多種多様な高品質・高付加価値基板をお客様に提案 設計・試作・量産・実装までをトータルサポート
	Co-Labo+ 営業開発部 (内層シールド営業)	内層シールド…内層パターンを積層したものを提供 積層後、自社穴あけ工場にて穴あけまで対応可能
	海外営業本部	シライ海外拠点（中国・タイ・インド）から世界各国のお客様 に向けて、迅速かつ柔軟に基板を提供
	グローバル品質保証本部	製造現場を基本としながら、高品質基板をグローバルに提供 できる体制を構築
ブース E14-26	ソリューション事業本部	基板製造に関わる検査機、その他ソリューション製品の提供 <a href="https://visper.homepage.jp/">https://visper.homepage.jp/</a>

### 3. お問い合わせ先

PCB 営業本部 TEL：077-586-2281      ソリューション事業本部 TEL：075-934-5586